LLUI AVAILABLE COPY

DERWENT-ACC-NO:

1985-162181

DERWENT-WEEK:

198527

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Moisture resistant, epoxy! resin compsn. - contg. lanolin curing agents and have wax for sealing

semiconductors

PATENT-ASSIGNEE: TOYOTA CENT. RES & DEV LAB [TOYW]

PRIORITY-DATA: 1983JP-0199729 (October 25, 1983) , 1984JP0133877 (June 28,

1984)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAINIPC

JP 60092318 A

May 23, 1985

N/A

005

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 60092318A

N/A

1983JP0199729

October 25, 1983

INT-CL (IPC): C08G059/18, C08L063/00, C08L091/00, H01L023/30

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 60092318A

BASIC-ABSTRACT:

Compsn. comprises (a) 100 pts. wt. of epoxy resin, (b) 0.410 pts. wt. of hydrous lanolin and/or its deriv., (c) 0.110 pts. wt. of haze wax, and (1) curing agent.

The cpd. (c) includes e.g. purified hydrous lanolin, acids obtd. by removing alcohols from the hydrous lanolin, or metal salt of the acids. Pref. metal includes e.g. Ba, Mg, An, Al, Ca or Na. The curing (d) includes e.g. phthalic anhydride, succinic anhydride, methphenylene diamine, diamino diphenylsulphone, polymethylene diamine or phenol resin. Ratio of the epoxy resin and the curing agent is 0.81.2 by chemical equivalence. Accelerators are e.g. 2-methyl-imidazole, triethylamine, N-amino-ethylpiperazine or complex of triethylamine and BF2.

USE/ADVANTAGE - Semiconductors are sealed with said epoxy resin compsn.. compsn. has improved resistance to moisture. Anticorrosion membrane is formed on the surface of the æmiconductor. Invasion of ionic impurities into the semiconductors can be prevented. /0

TITLE-TERMS: MOIST RESISTANCE POLYEPOXIDE RESIN COMPOSITION CONTAIN LANOLIN CURE AGENT WAX SEAL SEMICONDUCTOR

DERWENT-CLASS: A21 A85 L03 U11 V04

CPI-CODES: A05-A01E2; A08-D01; A08-S08; A12-E04; A12-E07C; L03-D03G;

EPI-CODES: U11-A07; V04-S01;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 0517U; 0842U ; 0850U ; 1013U ; 1694U ; 5087U ; 5263U ; 5302U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0034 0035 0205 0211 0224 0042 0057 0060 0066 0069 0171 0183 0226 1277 1282 3184 1357 1359 2002 2020 2218 2280 2285 2287 2296 2299 2300 2301 2302 2307 2315 2333 2544 3251 3252 2738 3279

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-92318

@Int_Cl_4 識別記号 庁内整理番号 母公開 昭和60年(1985)5月23日 C 08.G 59/18 6958-4J 6958-4J C 08 L 63/00 H 01 L 23/30 7738-5F //(C 08 L 63/00 91:00) 6958 - 41審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

エポキシ樹脂組成物

> 20特 顋 昭58-199729

②出 願 昭58(1983)10月25日

の発 明 者 佐 藤 重 幸

愛知県愛知郡長久手町大字長双字横道41番地の1

@発 明 渚 松

光 正 社豊田中央研究所内

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番地の1 株式会

社豊田中央研究所内

の出 願 人

株式会社豊田中央研究

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字構道41番地の1

所

多代 理 弁理士 高橋 祥泰 外2名

1 発明の名称

エポキジ樹脂組成物

特許請求の範囲

(1) エポキシ樹脂と、硬化剤と、サノリンまた はサノリン鰐導体の一方または双方及び木ろうか ら成る添加剤とからなることを特徴とするエポキ ン樹脂組成物。

(2) エポモン樹脂は、グリンジルエーテル系エ 脂、クレゾールノポファク系エポキン樹脂、脂環 式エポキシ樹脂。グリシジルエステル系エポキシ 樹脂。線状脂肪族エポキシ樹脂。ハロゲン化エポ キャ機能のうちの少なくとも1種である特許請求 の範囲第(1)項記載のエポキン樹脂組成物。

ーフノリン誘導体は、フノリン脂肪酸、フノ リン脂肪酸金属塩のうちの少なくとも1種である 特許請求の範囲第(1)項記載のエポキン樹脂組成物。

ラノリン脂肪酸金属塩は、ラノリン酸パリ

リン酸マグネシウム。ラノリン酸亜鉛。 リン酸アルミニウム。ラノリン酸カルシウム、 リン酸ナトリウムである特許請求の範囲拡(8) 項配載のエポキン樹脂組成物。

ブノリンまたはラノリン野導体の一方また は双方がエポキシ樹脂100重量部に対して01 ~10重量部合まれている特許欝求の範囲第(1)項 記載のエポキシ樹脂組成物。

(8) 木ろうは、エポキシ樹脂100重量部に対 して0.1~10 重量部配合して成る特許請求の範 囲第(1)項記載のエポキシ樹脂組成物。

8. 発明の詳細な説明

本発明は、半導体装置やその他の電子回路部品 の封止用樹脂等に使用されるエポキシ樹脂組成物 に関する。

一般に、エポキシ樹脂は、アミン類、酸無水物。 フェノール樹脂などの硬化剤を用いて硬化させる と、電気的、複雑的、熱的性質に優れたものが得 ちれるため、半導体装置やその他の電子回路部品 を外部雰囲気や機械的衝撃から保護するための對

止用機能として用いられている。更に、エポキシ 機能による機能対止は、セラミックあるいは金属 による対止に比べて、生産性、経済性の面で利点 が多く、多用されている。

ところで、最近の半導体装置の高密度化、電子 国路部品の用途の多様化による使用環境の変化か ち、高温度、高湿度下における電気部品の機能維 持の信頼性が、エポキシ樹脂組成物に対して要求 されている。しかし、従来の組成物では次に示す ような根本的な問題があり、要求される高温度、 高湿度下の電気特性を激足することが困難であっ た。

即ち、従来のエポキン樹脂組成物による樹脂封 止の耐湿性、耐腐食性の低さはいずれも樹脂と電 気郁品とが直接接していることと樹脂封止が気管 封止でないことに奇因するため、その改善は極め て難しいことであった。エポキシ樹脂は硬化物中 に程存する低性基等により、水分を吸湿したり透 湿する。さらにエポキシ樹脂には合成時に原料と して用いられているエピクロルヒドリンから由来

__ 8 ___

の浸入を適断しようとすることが提案されている。 しかし、まだ機脂中から完全にイオン性不純物を 除去することは困難であり、更に電気部品と機脂 との接着性の向上に伴う機脂封止時の離型性の問 題も生じてくる。

本発明者らは、上記の欠点に鑑み、鋭意検討の結果、エポキン樹脂組成物中に水分やイオン性不能物の及入を防ぐ防納験を形成する成分を配合しておき、該エポキン樹脂組成物による樹脂封止時あるいはその後に防納膜形成成分をしみ出させて、電気部品表面に防納膜を形成させることを考え、本発明をなすに至った。

本発明は、耐湿性、防輸性に優れたエポキシ樹脂組成物を提供することを目的とするものである。すなわち、本発明のエポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂と、硬化剤と、フノリンまたはフノリン
誘導体の一方または双方及び木ろうからなる添加剤とから成ることを特徴とするものである。

本発明によれば、優れた耐湿性、防錆性、接着性を有するエポキシ樹脂組成物を提供することが

する塩素、あるいは脱塩素用として使用する水酸化ナトリウムから由来するナトリウム等のイオン性不能物を含んでおり、素原料中に多量に酸イオン性不能物が混入している。しかして、上記吸湿あるいは透湿した水分とイオン性不能物の相互作用により、樹脂對止された電気部品の絶験性の低下、リーク電流の増加等の機能の低下が生じ、更にはそれらの電気部品に用いられているアルミニウム配線や電価を腐食させ、最終的には断線まで至らしめる。

また、高温時には、樹脂中に含まれるイオン性 不純物やその他の低性物質が熱運動の活性化とと もに動きやすくなり、案子等の部品に選界が発生 した場合、樹脂と素子等の部品の界面でこのイオ ン性不純物がさらに活性化され、電気特性を開部 的に低下させ、水分があれば腐食が急激に進行し、 悪影響を及ぼす。

そこで、これらの問題に対処するため、最近では、エポキシ機脂中のイオン性不純物を低減させたり、電気部品と機能との接着性を高めて、水分

できる。

本発明においてかかる効果が得られるのは、エポキシ樹脂と混在させたラノリンまたはラノリン 誘導体の一方または双方及び木ろうからなる添加 翅が、エポキシ樹脂組成物を樹脂封止剤等として 使用した際に、酸組成物と被動物との間に介在し、 外部の水分、イオン性不純物が被動物表面に浸入 してくるのを防止する作用効果を発揮するためと 考えられる。このように、本発明の樹脂組成物は、 被動物との境界面への水分、イオン性不純物の浸 入を防止するので、耐湿性、防痈性、検着性に優れているのである。

また、本苑明のエポキシ樹脂組成物は上記効果 を有するため、電気部品の封止用機脂以外にも、 動料或いは接着剤等にも用いることができる。

次に、本発明の樹脂組成物を電気部品の封止剤として使用した場合。その樹脂対止時あるいはその後に電気部品の袋面とエポキシ樹脂との境界面において、上配添加剤が防納膜を形成するものと考えられる。しかして、その結果外部からの水分

およびエポキシ樹脂中のイオン性不純物が電子部 品表面へ没入するのを遮断し、電気部品の純緑性 の低下、あるいはリーク電流の増加等の機能の低 下を防ぐことができ、電気部品の寿命を仲ぱすこ とができるのである。

また。上記のごとき防縛腹形成成分としてのョノリン等の添加剤が、エポキシ樹脂組成物中に含まれているため、電気部品表面に防縛膜を数布するという工程は全く不要である。

本発明において用いうるエポキシ樹脂は、通常知られるものであり、特に限定されない。例えばグリシジルエーテル系エポキシ樹脂、フェノールノボファク系エポキシ樹脂、角環式エポキシ樹脂、グリシジルエステル系エポキシ樹脂、 線状脂肪族エポキシ樹脂、 ハロゲン化エポキシ樹脂等が挙げられる。

しかして、これらエポキシ樹脂は1種もしくは 2種以上の混合物で用いてもよい。上記エポキシ 樹脂の中でも電気特性、耐熱性等の面からフェノ ールノポファク系エポキシ樹脂、クレゾールノポ

-- 1 <u>-</u>

化学当量比が 0.8~1.2の範囲内にあるときに得ることができる。

本発明にかかるラノリン、ラノリン誘導体及び木ろうの一部は、エポキシ機脂及び硬化剤とは反応せず、エポキシ機脂組成物による電気部品の機脂対止時あるいはその後に、機脂中から外部へし

ファク系エポキン衡服が好ましく、最も優れた特性を得ることができる。これらのエポキン樹脂は、 次に示す硬化剤によって硬化反応を起し頃化する。

次に、硬化剤としては、無水フォル酸・無水コハク酸・無水メチルナジン酸等の酸無水物、メタフェニレンジアミン・ジアミノジフェニルススルボリメチレンジアミン・メンタンジアミン等の方面では、水が大きな、カール機関であるものではない。しかし、上記硬化剤の中でも電気特性、耐熱性等の面が初期的合物が存ましい。

本発明において、エポキシ樹脂と硬化剤の配合 比については、硬化剤の官能基の数とエポキシ機 脂のエポキシ基の数との化学当量比が 0.5~1.5 の範囲内にあるように配合することが、保存安定 性、硬化速度、硬化後の熱的・力学的性質等の硬 化特性上好ましい。更に、優れた硬化特性は上酚

— 8 **—**

み出していく。この罷加剤の成分は、封止した鬼 気部品表面に到達して、防錆膜を形成する。設防 錆膜は、耐湿性に優れており。イオン性不執物の 長入を防いで、電気部品を保護することができる。 上記派加剤としてのラノリンは、羊毛尉を示し、 脂肪酸と一個高級アルロールとのエステルであり。 その種類は特に制限されるものではないが。不絶 物を含まない防錆膜を形成するために好ましくは、 脱臭・脱水・脱色等の精製を行なったものがよい。 また。朕ラノリン鰐導体としては。ラノリンかち アルコール分を除去すること終により得られる? ノリン脂肪酸およびラノリン酸パリウム。ラノリ ン酸マグキシウム、ツノリン酸亜鉛。ツノリン酸 アルミニヴム。フノリン酸カルシウム。フノリン 酸ナトリウム等のサノリン脂肪酸金属塩等がある。 本発明においては、サノリンまたはサノリン誘導 体の一方または双方を使用する。

上記 フノリンまたは フノリン 制導体の配合量と しては、エポキシ樹脂 1 0 0 重量部に対して Q 1 ~ 1 0 重量部とすることが経ましい。 Q 1 重量部 より少なくなると、本発明の耐湿、防錆効果が発揮され難く、一方、10重量部より多くなると、 添加による効果の向上は認められるが組成物の他 の特性、例えば接常性等が悪くなるおそれがある。

また・上記木ろうは、ハゼの木の果実の中果皮から抽出した脂肪で、パルミチン酸を主とするグリセリドから成り、二塩蒸酸グリセリドを含むものである。酸木ろうとしては、その原産地、精製方法、精製度合、酸価、けん価、ョウ素価、融点について特に限定されない。

上配木ろうの配合量としては、エポキシ樹脂
100重量部に対して 01~10重量部とすることが選ましい。 01重量部より少なくなると、本発明の耐湿、防錆効果が発揮され難く、一方、10重量部より多くなると、添加による効果の向上は
駆められるが、むしろ他の特性例えば接着性など
を低下させるおそれがある。更に優れた耐湿性、
防錆性は、上配配合量が 1~8重量部の範囲内に
ある時に得られる。

本発明は上配成分即ち(a)エポキシ樹脂。(b)硬化

__ 11 __

ブラック等の着色剤等を適宜添加配合しても差し つかえない。

本発明にかかるエポキシ樹脂組成物を製造する場合の一般的な方法としては、上配原料成分をヘンシエルミキサー等の混合機で充分混合した後、然ロール機、ニーダー等の混算機により溶融混算して、冷却、粉砕する方法がある。

次に本発明の実施例を説明する。

· 実施例

エポキシ樹脂としてのオルトクレゾールノボックエポキシ樹脂単独またはこのものとピスフェノールム型エポキシ樹脂と、ラノリンとしての朝観フノリン又はラノリン酸金属塩としてのラノリン酸カルシウム及び木ろうとを第1表(配合合ののカルシウム及が木ろうとを第1表(配合合ので混合した。次いで、このものに硬化剤としてのフェノールノボッックを50度量部、硬化促成剤としての2ーフェニルイミダゾール8度景部・概型類としての溶剤シリカ850度量部・歳額

剤、(a)上記ラノリン等の添加剤の成分のみから解 成されてもよいが、さらに無機充填剤を添加配合 することにより、寸法安定性、熱的特性。作業性 等の改善されたエポキン樹脂組成物を舞ることが できる。

無機充填剤としては、例えばジルコニア、アルミナ、タルク、クレー、マダキシア、溶験シリカ、結晶シリカ、ケイ酸カルシウム、炭酸カルシウム、硫酸パリウム、ガラス繊維、ミルドファイパー等が挙げられる。これらの中で溶験シリカ、結晶シリカが最も好ましい。

また、本発明に係るエポキシ樹脂組成物は必要に応じて、例えば天然ワックス類。合成ワックス類、店舗脂肪酸の金属塩、酸アミド類、エステル類もしくはそれらの混合物等の離型剤、塩聚化パウフィン、具素化ピスフェノールム型エポキシ樹脂、臭素化フェノールノポラック型エポキシ樹脂。 ウェン・アリング がい かい カーボン がっしょう アンケー・アング 部等の表面 処理剤、カーボン

翻としてのカルナパワックス8重量部を添加して、混合した。次いで、このものを90℃の温度下で、10分間ロール機で溶融混練し、直もに冷却固化させ、粉砕した。その後、この粉砕物をタブレット状に成型し、本発明にかかる8種類のエポキシ 観覧組成物(第1表の試料系1~8)を開製した。

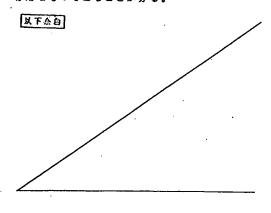
また。比較のため、第1表に示すごとく、感加剤として精製ラノリンのみ、あるいは木ろうのみ、及び添加剤は用いることなく、それ以外は上配試料瓜1、2と同様な成分、配合量、条件下で比較用エポキン樹脂組成物を関製した(第1表の試料瓜C1~C8)。

上配6種類のエポキシ樹脂組成物を用い、アルミニウム配線、電価を有するモデル菓子に対して、175℃、3分間でトッシスファー成形機により対止を行ない、さらに185℃、8時間加燃することにより後硬化させ、樹脂対止を行なった。これらの対止した試料について、その性能をテストするため、これら試料を131℃、2 atm、飽和水蒸気中で12 Vのパイアスをかけて、デレッシ

第 1 表

ヤーク・カー試験を行なった。これにより各試料の平均寿命を測定して、その制湿性を評価した。 その結果を第8姿に示す。ここに平均寿命とは、 アルミニウム配線あるいは電価が腐食されて、電 気伝導性がなくなるまでの時間をいう。

第8 表より明らかなように、本希明にかかるエポキシ樹脂組成物を用いた場合には、高温度、高温度下においても、従来の比較組成物に比して、 著るしく平均野命が向上しており、本発明の樹脂 組成物は電気部品の封止用樹脂としてもきわめて 有用なものであることが分る。



--- 15 ---

	以材 发	本 発 明			比較例			
,		1	2	8	C·1	C 2	C 8	
エポキン樹脂 孤	オルトクレゾール ノボラックエポキ ン樹脂	100	100	7 5	100	100	100	
	ピスフェノールA型 エポキシ樹脂		-	2 5	-	-	_	
	精製サノリン	1	-	ì	ì	-	_	
.加 .剂	ラノリン酸 カルシウム		1	-	-	-	-	
	木 ろ う	8	2	8	-	2	-	

第 8 表

34 株湖	本	発	明	比	較	例
	1	8	8	C 1	C 8	C 8
平均旁命(br)	825	870	295	200	185	90

— 16 —

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked.

below in the images include out the not infinited to the items checked.
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.